Diotec Semiconductor

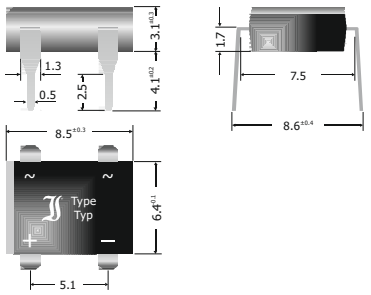
B40D ... B500D

Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter

I_{FAV} = 1 A V_{RRM} = 80...1000 V
V_F < 1.1 V I_{FSM} = 40/44 A
T_{jmax} = 150°C t_{rr} ~ 1500 ns

Version 2018-04-10

DIL



Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification, Power Supplies
Commercial grade [1])

Features
UL recognized, File E175067
Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals [1])

Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung, Stromversorgungen
Standardausführung [1])

Besonderheiten
UL-anerkannt, Liste E175067
Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])		**Mechanische Daten [1])**
Packed in tubes/cardboards	50/1000	Verpackt in Stangen/Kartons
Weight approx.	0.4 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A	Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

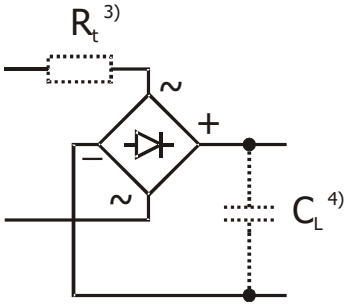
Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V] [3])	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [4])
B40D	40	80
B80D	80	160
B125D	125	250
B250D	250	600
B380D	380	800
B500D	500	1000

Max. rectified output current Dauergrenzstrom am Brückenausgang	R-load C-load	T_A = 50°C	I_{FAV}	1.0 A [1]) 0.8 A [5])
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	I_{FRM}	10A [5])
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	40 A 44 A
Rating for fusing Grenzlastintegral		t < 10 ms	i^2t	8 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

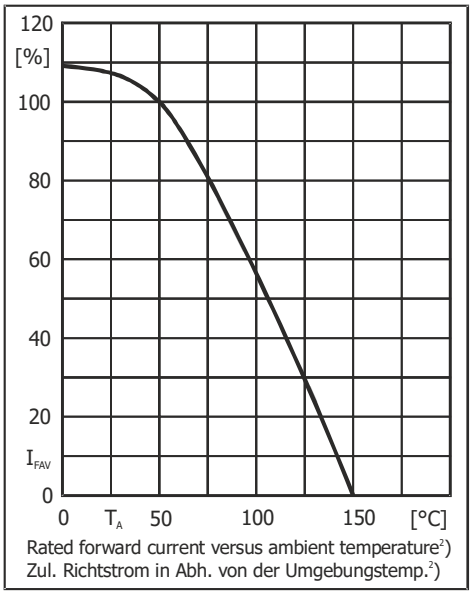
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Eventual superimposed voltage peaks must not exceed V_{RRM} – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen V_{RRM} nicht überschreiten
4 Valid per Diode – Gültig pro Diode
1 Mounted on P.C. Board with 13 x 13 mm² copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 13 x 13 mm² Kupferbelag (Lötpads)

© Diotec Semiconductor AG

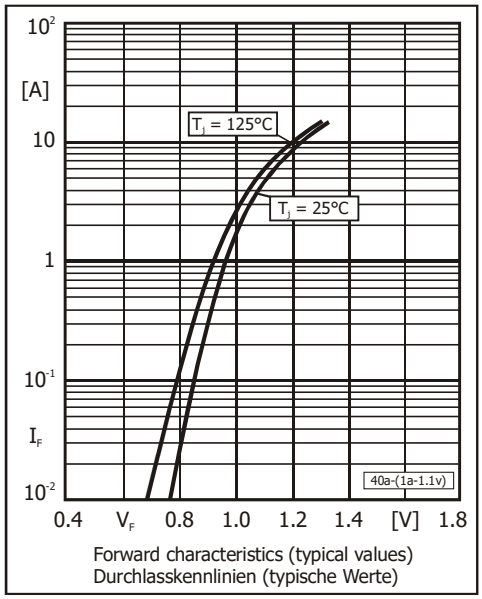
Characteristics			**Kennwerte**
Forward voltage Durchlass-Spannung	T_j = 25°C I_F = 1 A	V_F	< 1.1 V [1]
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25°C V_R = V_{RRM}	I_R	< 5 µA [1]
Reverse recovery time Sperrverzug	I_F = 0.5 A through/über I_R = 1 A to I_R = 0.25 A	t_{rr}	typ. 1500 ns [1]
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität	V_R = 4 V	C_j	25 pF [1]
Thermal resistance junction to ambient (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)		R_{thA}	< 60 K/W [2]
Thermal resistance junction to terminal (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss (pro Bauteil)		R_{thT}	< 22 K/W [2]



Type Typ	Recomm. protective resistance Empf. Schutzwiderstand R_t [Ω] [3]	Admiss. load capacitor at R_t Zul. Ladekondensator mit R_t C_L [µF] [4]
B40S15A	2.0	2500
B80S15A	4.0	1250
B125S15A	6.3	800
B250S15A	15.0	333
B380S15A	20.0	250
B500S15A	25.0	200



Rated forward current versus ambient temperature[2]
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.[2]



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Valid per Diode – Gültig pro Diode
2 Mounted on P.C. Board with 13 x 13 mm² copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 13 x 13 mm² Kupferbelag (Lötpads)
3 R_t = V_{RRM} / I_{FSM} R_t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that I_{FSM} is not exceeded
R_t ist der Ersatzwiderstand eines jeglichen Schutzelementes, welches ein Überschreiten von I_{FSM} verhindert
4 C_L = 5 ms / R_t If the R_t C_L time constant is less than a quarter of the 50Hz mains period, C_L can be charged completely in a single half wave of the mains. Hence, I_{FSM} occurs as a single pulse only!
Falls die R_t C_L Zeitkonstante kleiner ist als ¼ der 50Hz-Netzperiode, kann C_L innerhalb einer einzigen Netzhalbwelle komplett geladen werden. I_{FSM} tritt dann nur als Einzelpuls auf!

 © Diotec Semiconductor AG